

兼容 HMC8038

# 主要特点

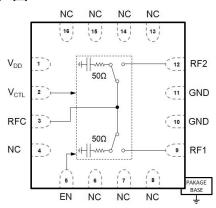
工作频段: 0.1~6 GHz

插损: 0.8 dB 隔离度: 60 dB P-1: 30 dBm

耐功率: +35 dBm (公共端), +29 dBm (负载端) I/O 控制电平:兼容 1.8V/2.5V/3.3V LVTTL,5V TTL

塑封尺寸: 16-Lead, 4mm×4mm QFN

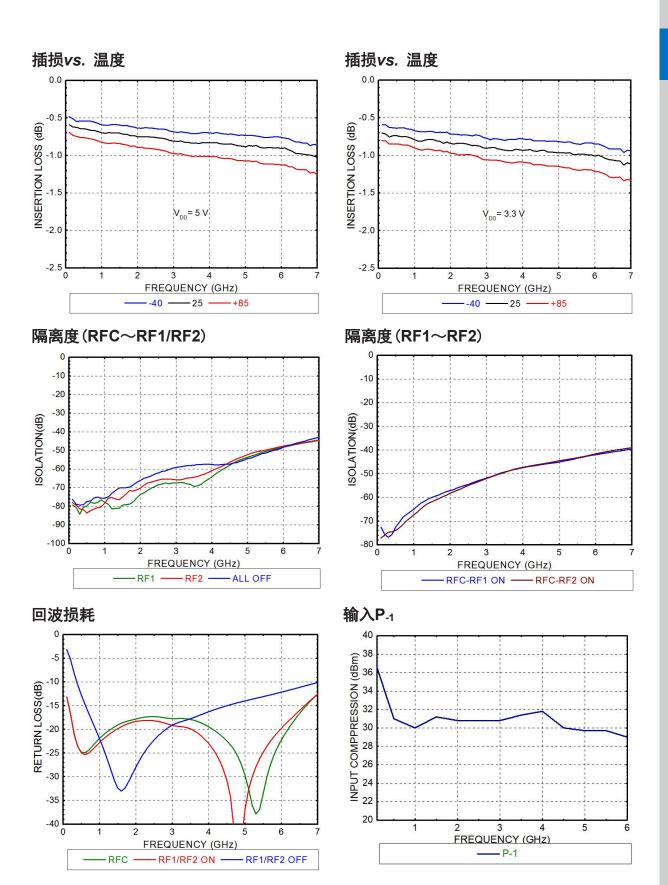
### 功能框图



# 性能指标( $T_A$ = +25 C, $V_{DD}$ =2.5~5V, $V_{CTL}$ =0V/ $V_{DD}$ , 50 $\Omega$ )

参数			件	最小	典型	最大	单位
插损	0.1GHz∼2GHz				0.6	1	dB
	2.0GHz∼4.0GHz				0.7	1.1	dB
	4.0GHz∼6.0GHz				0.8	1.2	dB
	RFC~ RF1/RF2	(	).1GHz∼2GHz	60	70		dB
隔离		2.	.0GHz∼4.0GHz	55	65		dB
		4.	.0GHz∼6.0GHz	45	50		dB
	开态	(	).1GHz∼2GHz		20		dB
		2.0GHz∼4.0GHz			18		dB
回波损耗		4.0GHz∼6.0GHz			20		dB
四次坝村	关态	(	).1GHz∼2GHz		20		dB
		2.0GHz∼4.0GHz			18		dB
		4.0GHz∼6.0GHz			14		dB
开关时间	导通	50% V <sub>CTL</sub> to 90% RF <sub>OUT</sub>			160		ns
万大时间	关断	50% V <sub>CTL</sub> to 10% RF <sub>OUT</sub>			70		ns
输入功率压缩点	P-1	VDD=3.3V			30		dBm
<b>制</b> 八切平压组点		VDD=5V			30		dBm
工作电压		$V_{DD}$		2.5	5	5.5	V
控制电压	V <sub>CTL</sub> , EN		0		$V_{DD}$	٧	
控制电压输入 电平范围	V <sub>DD</sub> =+5.0V		低电平(V <sub>IL</sub> )	0		1.2	V
			高电平(V <sub>IH</sub> )	1.6		5	٧
	V <sub>DD</sub> =+3.0V		低电平(V <sub>IL</sub> )	0		0.8	٧
			高电平(V <sub>IH</sub> )	1.2		3.0	V
功耗	V <sub>DD</sub> =+5.0V				110		μΑ
少化	V <sub>DD</sub> =+3.0V				70		μΑ



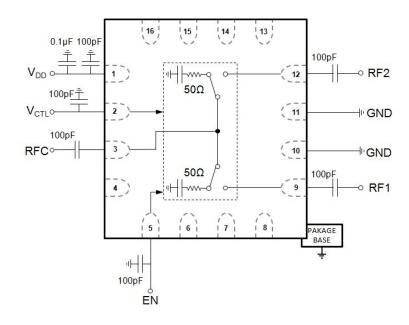


F5



Silicon SPDT 匹配式开关,0.1-6 GHz

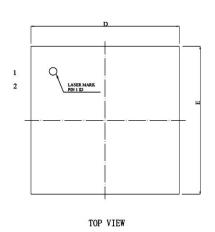
### 应用框图



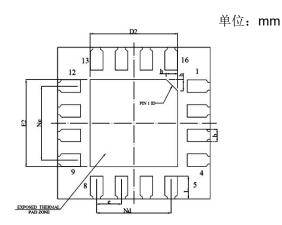
## 控制关系

EN	V <sub>CTL</sub>	RFC~RF1	RFC∼RF2
0	0	OFF	ON
0	1	ON	OFF
1	0	OFF	OFF
1	1	OFF	OFF

#### 物理参数

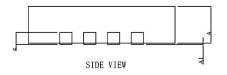






成都市高新区百草路 898 号智能信息产业园 201-203 室 电话: 17313176116 028-64331356 022-66351597 天津市中新生态城中天大道 2018 号科技园 13 号楼 1 层邮箱: support @higaas.com 网址: www.higaas.com





SYMBOL	MILLIMETER			
DIMBOL	MIN	NOM	MAX	
A	0. 65	0. 75	0. 85	
A1		0. 02	0. 05	
b	0. 27	0. 33	0. 39	
c	0. 195	0. 203	0. 211	
D	3. 90	4.00	4. 10	
D2	2. 15	2. 30		
e		0. 65BSC		
Ne	1. 95BSC			
Nd	1. 95BSC			
Е	3. 90	4.00	4. 10	
E2	2. 15	2. 30		
L	0. 50	0.60	0. 70	
h	0. 20	0.30	0. 40	

#### 注意事项:

- 1.器件在干燥、氮气环境中存储;
- 2.器件对静电敏感,在储存、运输、储存、装配和使用过程中注意防静电;
- 3.所有接地引脚请连接RF/DC地;
- 4.该产品适用于回流焊贴装工艺,回流焊温度≤215℃,焊膏融化时间不超过1min。

#### 引脚说明

7170年9世7万				
引脚序号	功能	引脚说明		
3	RFC	射频输入引脚, 需外接 100pF 隔直电容。		
9 12	RF1 RF2	射频输出引脚, 需外接 100pF 隔直电容。		
1	VDD	该引脚是驱动电路电源端,接+5V 电源(需接去耦电容)		
2	CTRL	该引脚为控制端口,输入控制电平。		
5	EN	该引脚为控制端口,输入控制电平。		
10,11	GND	必须连接至 RF/DC 地。		
其余	NC	悬空,建议接地。		
底部中央焊盘	GND	底部中央焊盘必须连接至 RF/DC 地。		



# 极限参数

参数	备注	数值	单位
工作电压	$V_{DD}$	-0.3∼+5.5	V
控制电压	V <sub>CTL</sub> , EN	-0.5∼VDD+0.5	V
山际松 计示	直通	36	dBm
射频输入功率	负载	30	dBm
工作温度	-	-40~85	$^{\circ}$
存储温度	-	<b>-</b> 65∼150	$^{\circ}$
++ 70	直通	110	°C/W
热阻	负载	100	°C/W